PIEZOELECTRIC ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

Publication number: JP10290035 Publication date: 1998-10-27

Inventor: MORIYA SOICHI: SUMI KOJI SEIKO EPSON CORP Applicant:

Classification: - international:

B41J2/045; B41J2/055; C04B35/46; H01L41/187; H01L41/24: B41J2/045: B41J2/055; C04B35/46; H01L41/18; H01L41/24; (IPC1-7): H01L41/187; B41J2/045; B41J2/055; C04B35/46; H01L41/24

- European:

H01L41/187

Application number: JP19970099456 19970416 Priority number(s): .IP19970099456 19970416

Report a data error here

Abstract of JP10290035

PROBLEM TO BE SOLVED: To raise the piezoelectric characteristics of a piezoelectric film, SOLUTION: In the case where this element is provided with a PZT film 4 and upper and lower electrodes 5 and 3, which are arranged holding the film 4 between them, the film 4 contains lead, zirconium and titanium as its constant elements and these elements of the zirconium and the titanium are contained in the film 4 with a concentration gradient in the film thickness direction of the film 4. The zirconium concentration can be made low in the side of the electrode 3 and can be made high in the side of the electrode 5. The titanium concentration can be made high in the side of the electrode 3, and can be made low in the side of the electrode 5.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-290035

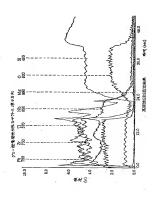
(43) 公開日 平成10年(1998) 10月27日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FI			
H01L 41/18	17	H01L 41/18 101D			
B41J 2/04	15	B41J 3/04 103A	/04 1 0 3 A		
2/05	55	C 0 4 B 35/46 J	/46 J		
C 0 4 B 35/46	3	H 0 1 L 41/22 A	/22 A		
H01L 41/24	1				
		審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全 6 頁)		
(21)出願番号	特職平9-99456	(71) 出願人 000002369	000002369		
		セイコーエプソン株式会社			
(22)出願日	平成9年(1997)4月16日	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号			
		(72)発明者 守谷 壮一			
		長野県諏訪市大和3丁目3番5号	子 セイコ		
		ーエブソン株式会社内			
		(72)発明者 角 浩二			
		長野県諏訪市大和3丁目3番5	ラ セイコ		
		ーエブソン株式会社内			
		(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外24	各)		
		1			

(54) 【発明の名称】 圧電体素子及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 圧電体膜の圧電特性が向上した圧電体素子及 びその製造方法を提供する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電体機と、該圧電体機を挟んで配置される上電機と下電極と、を備えた圧電体素子であって、 前記圧電体機は、その構成元素として鉛、シルコニウム 及びチタンを含有し、前記ジルコニウム及びチタンは、 当該圧電体機の機厚方向に濃度勾配をもって含有される 圧電体素子。

【請求項2】 前記ジルコニウムの含有濃度は、下電極 側が小さく、上電極側が大きい請求項1記載の圧電体素 子.

【請求項3】 前記チタンの含有濃度は、下電極側が大きく、上電極側が小さい請求項1記載の圧電体素子。

【請求項4】 前記圧電休膜が、チタン酸ジルコン酸鉛である請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の圧電休素子。

【請求項5】 圧電体膜と、該圧電体膜を挟んで配置さ なる土電極と下電極と、を備えた圧電体業子の製造方法 であって、前記圧電体限形成工程は、静敏またはアルコ ールを溶媒として構成したゲルを合成する工程と、会成 されたゲルを強布する工程と、途布されたゲルに熟処理 を行う工程と、を備えている圧電体業子の製造方法。

【請求項6】 前記ゾルは、溶質として少なくとも鉛、 ジルコニウム及びチタンを含有し、前記ゾルを塗布する 工程で、前記鉛とチタンが加水分解して重縮合反応が生 とる請求項与記載の圧電体素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧電体素子及びその製造方法に係り、特に、圧電特性を向上した圧電体素 子及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、例えば、インクジェット式記録か、 ・ド等では、インク吐出の駆動源となる振動すを圧電体 素子から構成している。この圧電体素子は、一般的に、 多結晶体からなる圧電体膜と、この圧電体膜を挟んで配 置される上電極及び下電極と、を備えた構造を有している。

【0003】具体的には、このインクジェット式記録か、 ディやインク部)等)を形成したヘッド基右と、全ての 個別イング部路を覆うように前記へッド基右と、全ての 個別イング部路を覆うように前記へッド基右に取り付け た振動板と、この振動板の前記個別インク通路上に対応 する各部分に被着形成した圧電体素子と、を備えて構成 されている。この構成のインクジェット式記録へッド は、前記圧電体素子に張早を加えてこれを変位させる とにより、個別インク連路的に収容されているインク をにより、個別インク連路的に収容されているインク を、個別インク連路に対けられたノズル板に形成されて いるインク連出口から押出すように設計されている。 100041この圧電体勝って放成。一般がし、チタン

酸ジルコン酸鉛(以下 「PZT」という)を主成分と

する二成分系、または、この二成分系のPZTに第三成 分を加えた三成分系とされている。これらの組成の圧電 体限は、例えば、スパッタ法、ゾルゲル法、レーザアブ レーション法及びCVD法等により形成することができ る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、圧電体 限の静電容量が大きいため、インクジェット式記録へッ ド駆動時に静電容量部で発熱し、変位が低下したり繰り 返し耐久信頼件のトで問題があった。

【0006】本発明は、このような従来の問題点を解決 することを課題とするものであり、圧電体膜の発熱を抑 たた圧電いずみ定数を安定的に保持する圧電体素子及び その報告方法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するた め、本等明は、 圧電体限と、該圧電体限を挟んで配置 される上電極と下電極と、を備えた圧電体素子であっ て、前記圧電体限は、その構成元素として、鉛、ジルコ ニウム及びチタンを含有し、前記ジルコニウム及びチタ ンは、当該圧電体限の限厚方向に満度勾配をもって含有 される肝電体素子を提供するものである。

【0008】前記ジルコニウムの含有濃度は、下電極側 が小さく、上電極側が大きくなるよう決定され、前記チ タンの含有濃度は、下電極側が大きく、上電極側が小さ くなるよう決定される。

【0009】このように圧電体素子を構成する圧電体膜 に含有されるジルコニウム及びチタンに、当該圧電体膜 の限厚方向に濃度勾配を設けることで、圧電体膜の発熱 を抑え、圧電かずみ定数が安定的に保持される。

【0010】ここで、前記ジルコニウムの、圧電体膜の 膜厚方向に対する濃度勾配、すなわち濃度差は、3~6 0%程度であることが好適であり、特に好ましくは、4 ~59%程度の濃度勾配を特かせることがよい。

【0011】また、前記チタンの、圧電体膜の膜厚方向 に対する濃度勾配(濃度差)は、3~60%程度である ことが好適であり、特に好ましくは、4~59%程度の 濃度勾配を持たせることがよい。

【0012】なお、前記圧電体膜としては、例えば、チ タン酸ジルコン酸鉛を用いることができる。

[0013]また、本浄明は、圧電体限と、該圧電体限 を挟んで配置される上電極と下電極と、全備よた圧電体 素子の製造方法であって、前記圧電体限形成工程は、酢 酸またはアルコールを溶媒として構成したゾルを合成す る工程と、合成したゾルを塗布する工程と、塗布された ゾルに熱処理を行う工程と、を備えている圧電体素子の 製造方法を提供するものである。

【0014】前記ゾルは、溶質として少なくとも鉛、ジ ルコニウム及びチタンを含有することができ、前記ゾル を合成する工程で 前記鉛とチタンが加水分解して重縮 合反応を生じさせることができる。

【0015】これによって、この合成工程で、鉛とチタンの結晶化を開始させることができる。したがって、後に行う熟処理工程によって、圧電体膜が本格的に結晶化さる際に、チタンがジルコニウムより先に結晶化される。この結晶化は、基板膜から行われるため、前記圧電体膜は、基板側にジルコニウムの含有する配合が多くなり、土電能側にジルコニウムの含有する配合が多くなる。このため、チタン及びジルコニウムは、圧電体膜中において、その膜厚方向に濃度勾配をもって含有されることになる。

[0016]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。

【0017]図1は、未発明の実施の影響に係る圧電体 業子をシリコン基板上に形成した状態を示す断面図、 図2は、図1に示す圧電体素子の製造工程を示す断面図、 図3は、図1に示す圧電体素子の構成要素であるPZT 限付近に高高級GDS (gloudischarge spectrum) 測 定を行った建築を示す図である。

【0018】図1に示すように、本実施の形態に係る圧 電体素子は、シリコン基板1、側原: 約220μm)上 に、酸化シリコン器2(側原: 約1000m)を介し て、シリコン基板1側から順に、下電極3(膜原: 約9 10nm)、PZT膜4(順原: 約1000nm)、及 び上電極5(順原: 約100nm)が形成された構造を 備えている。

【0019】下電艦3は、特に図示しないが、シリコン 並板1側から順に、チタン層(膜厚:約200nm)、 酸化チタン層(膜厚:約200nm)、チタン層(膜 厚:約5nm)、プラチナ層(膜厚:約500nm)及 びチタン層(膜厚:約5nm)からなる多層構造を備え ている。

【0020】PZT膜4は、以下の化学式で示される組成を備えている。

[0021] Pb ($Zr_{0.56}Ti_{0.44}$)_{0.9} (Mg1/3Nb2/3)_{0.1}O₃

このP Z T 関4は、前記化学式からも判るように、ジルコニウムとチャンを含んで構成されている。このジルコニウム及びチャンは、P Z T 限4の 限厚方向に温度からをもって含有されている。具体的には、図3に示すように、ジルコニウムは、その各有濃度が、下底極側(図3における機軸に展別)が小さく、上電極側(図3における機軸に展別)が大きくをるように分布されている。一方、チャンは、その含有濃度が、下電極側が大きく、上電極側が小さくなるように外布されている。

【0022】なお、本実施の形態では、ジルコニウムの 温度勾配、すなわち濃度差が、10~20%程度となる ようにし、チタンの濃度勾配(濃度差)が、10~20 ※程度とかるようにした・ 【0023】次に、前述した圧電体素子の製造方法について図面を参照して説明する。

【0024】図2(1)に示す工程では、基板厚が約22 0μm程度のシリコン基板1上に、熱酸化法により、膜 厚が約1000nm程度の酸化シリコン膜2を形成す 2

【0025]次に、得られた酸化シリコン膜2上に、特に図示しないが、スパック法により、シリコン基板1側から順に、サラン層(膜厚:約200nm) 施化チタン層 (膜厚: 約200nm) 、チタン層 (膜厚: 約5 nm) 、プラチナ層 (膜厚: 約5 00nm) 及びチタン層 (膜厚: 約5 nm) を形成し、多層構造を備えた下電極3を形成する。

【0026】次いで、図2(2)に示す工程では、図2(1) に示す工程で得た下電極3上にPZT膜4を形成する。 こで、このPZT膜4は、約1000m程度の限厚 で形成するため、PZT膜4を形成するためのゾルを複 数に分けてスピンコートし、熱処理するという工程を行う。

(0027) 木実施の形態では、PZT膜4を形成する ためのプルとして、酢酸素・ジルコニウムアモデート、 及びチタニウスアルコキンドを少なくともなむ溶質を、 酢酸に溶解させたものを使用する。ここで、 前記酢酸鉛 に代えて、 鉛アルコキンドや鉛カルボン酸塩を使用する こともできる。

【○028】具体的には、ジルコニウム成分を付与する ものとして、例えば、前途したようにジルコニウムアセ テート(単独安定)、すなわち、ジルコニウムアセナル アセテートを使用する場合、以下のものが使用できる。 【0029】鏡成分を付与するものとして、例えば、許 ラプロボキンド等が、また、チタン成分を付与するもの として、例えば、チタニウムデトライソプロボキシド、 チタニウム ロプロボキシド、チタニウムジイソプロボキ シドジアセチルアセテートが使用できる。

【0030】また、溶媒としては、酢酸の他、アルコール類、例えば、メトキシエタノール、イソプロパノール、エタノール等を使用することもできる。

【0031】なお、この場合、ジルコニウムアセテート は、溶媒に、他の出発物質と共に最初から溶解させる。 このゾルでは、チタンと鉛が加水分解し、重縮合反応を 起こして、いわゆるネットワークを形成する。

【0032】PZT膜4の具体的な形成工程としては、 先ず、下電極3上に、前述した組成のゾルをスピンコート機によって塗布する。

【0033】次に、これを約200℃で乾燥した後、約 400℃で脱脂して第1層目を形成する。このサイクル をあと3回繰り返して、下層PZT膜を形成する。

【0034】このゾルの塗布、乾燥及び脱脂工程において チタンと鉛が加水分解1. 重縮合反応を起こして

いわゆるネットワークを形成し、結晶化を開始する。 【0035】次いで、このようにして得られた下層PZ T膜に、RTA(Rapid Thermal Annealing)を用い て、酸素雰囲気中で、500℃~1000℃の間で熱処 理(プレアニール)を行う。

【0036】この熱処理において、下層PZT駅が本格的に結晶化する。ここで、この結晶化はシリコン基板側から行われるが、このとき、チタンと鉛は前速したように、すでに結晶化が開始されており、ジルコニウムより先に結晶化する。また、ジルコニウムが表面に偏析しやすくなる。したがって、下層PZT膜では、シリコン基電極側にジルコニウムの含有する割合が多くなり、上電極側にジルコニウムの含有する割合が多くなる。この結果、下層PZT膜では、チタンとジルコニウムは、PZT膜4の膜厚方向に、前述した濃度勾配を持って分布される。

【00371次に、前記工程で得られた下層PZT順上に、前記プルの途布、応爆及び脱脂からなるサイクルの場で、使用を再加で、酸素等頭気中で、500℃~1200℃の間で熱処理(アニール)を行う。この工程においても、前記と同様の反応形態が生じ、同様の濃安高能が生じる。

【0038】なお、図3において、PZT膜4を示す部 労の膜厚方向の略中間部分で、チタンの含有濃度が一旦 増加した後、再び減少し、またジルコニウムの含有濃度 が一旦減少した後、再び増加していく特性を示すのは、 前述したように、PZT膜4が、プレアニールにより結 届化した下層PZT膜と、アニールにより結晶化した上 層PZT膜より精成している影響である。

【0039】次に、図2(3)に示す工程では、PZT膜 4上に、腹厚が100m程度の上電極5を形成する。 その後、パターニング等、所望の工程を行い圧電体素子 (発明品)を製造する。

【0040】次に、比較として、PZT膜を形成するためのゾルの溶線として、酢酸の代わりにアトキシエタノールあるいはジエタノールアミンを用いた以外は、前述した工程と同じ方法で、圧電体業子(比較品)を製造する。

【0041】次に、発明品と比較品の圧電かずみ定数 (d₂(pCN))、誘電率(εr)及び圧電出力係数(8₈₁ ×10⁻³Va/N)を調査した。この結果を表1に示す。 【0042】 【表1】

	圧電ひずみ定数 (d ₃₁ (pc/N))	調電率 (cr)	出力係数 (g ₃₁ ×10 ⁻³ Vm/N)
発明品	150	1300	11~12
比較品	150	1500	10~11

【0043】表1から、発明品は、比較品に比べ、圧電 むずみ定数を保持しながら圧電体の誘導率を低くするこ で青電容量を小さくし、予熱量を小さくしていること が確認された。これは、発明品は、PZT膜4に含まれ るジルコニウムとチタンが、PZT膜4の膜厚方向に、 各々所定の濃度勾配を持って分布されていることにより 得られる効果である。

【0044】なお、本実施の形態では、PZ丁酸を形成するためのゲルとしてジルコニウムアセテートを用いる例を説明したが、これに限らず、前速した濃度気配を有するPZ下限を形成可能であれば、他の組成を備え、他の細整方法により得られるゲルを採用してもよい。

【0045】例えば、PZT版のジルコニウム成分を付与するものとして、前述したジルコニウムアセテートの代わりに、ジルコニウムアルコキシド、具体的には、ジルコニウムテトラ アンボキンド等を用いることができる。この場合、予めジルコニウムアルコキンドを他の出発物質とは別にアルコールル溶液溶解させ、これにアルカノールアミンを加え、ジルコニウムが加水分解することを抑制して安定化させた後に、他の出発物質の溶液(この溶液には、アルカノールアミンは全まれない)に乗みさせる方法がよられ

る。ここで、前記アルカノールアミンとしては、例えば、ジエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン、 ジエチレングリコール等が使用できる。

【0046】なお、本実施の形態では、ゾルを塗布した 後、乾燥、股間を行うサイクルを4回行った後、プレア ニールし、次に、同様のゾルを2並布した後、乾燥、股間 を行うサイクルを4回行った後、アニールする工程によ り、P2 T服を形成する場合いついて説明したが、これ に限らず、前記サイクルの回数は、得られるベきPZT 駅の服厚年より決定すればよい。

【0047】また、本実施の形態では、PZT膜を下層 と上層に分けて結晶化した場合について説明したが、こ れに限らず、PZT膜は、その必要な膜厚に応じて、下 原、中間解、上層等、3周以上に分けて結晶化を行って もよく、また、一層のみを結晶化させてもよい。

【0048】また、本実絶の形態では、下電館シを前述 したよう多層構造とし、上電極5をアラナナから構成し た場合について説明したが、これに限らず、下電腦3及 び上電極5は、圧電体素子として支障をきたさなけれ ば、他の等電性部材から構成してもよく、また、多層構 造であっても単層構造であってもよい。

【0049】 【登明の効果】以上説明したように 本発明に係る圧電 体素子は、これを構成する圧電体膜にジルコニウム及び チタンを含有するとともに、これらは、当該圧電体膜の 膜厚方向に濃度勾配をもって合すされるため、圧電体膜 の圧電ひず少定数を保持しながら圧電体膜の誘電率を低 くすることで都電容量を小さくし発熱量を小さくすることができる。この結果、高性能で、信頼性の高い圧電体 素子を提供することができる。

【0050】また、本発明に係る圧電体素子の製造方法 によれば、高性能で、信頼性の高い圧電体素子を、簡単 に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る圧電体素子をシリコ

[図1]

ン基板上に形成した状態を示す断面図である。 【図2】図1に示す圧電体素子の製造工程を示す断面図

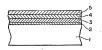
である。

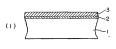
【図3】図1に示す圧電体素子の構成要素であるPZT 膜付近に高周波GDS測定を行った結果を示す図であ る。

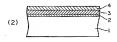
【符号の説明】

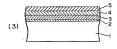
- 1 シリコン基板
- 2 酸化シリコン膜
- 3 下電極
- 4 PZT膜
- 5 上電極

【図2】









[図3]

